設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № 機種 : DP-006, ETC. : EA5960

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 個装箱のLABEL削除及び印刷変更

ŤITLE Í

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : 個装箱のLABEL削除及び印刷変更 CONTENTS

COST DOWNの為、SD CARDの表示LABELを削除し、 それに伴い個装箱の印刷を変更します。 全て在庫消化後の自然切り替えとします。

GB-10 : LABEL削除、印刷变更 DP-006 : LABEL削除、印刷变更 DP-008EX: LABEL削除、印刷变更 DP-03SD : LABEL削除

译,COST DOWN提出彩盒贴付SD CARD 贴纸削除,彩盒印刷变更,版本上升一级。实施:在库消化后自然切换。注意旧品彩盒要贴贴纸,新品彩盒不用贴。注意:印刷变更,贴纸删除机种:GB-10/DP-006/DP-008EX 贴纸BOM削除机种:DP-03SD(彩盒印刷已变更)

関連図面 RELATED DRAWINGS : M03230900, M03478100, M03480700

設変会議日 : 2019/09/03 DATE

: 3620, ISHIZAKI

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: COST DOWN

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN METR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

REPORT-ID : ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日 : DATE) タイトル : TITLE 変更番号 : EA5960 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD GB-10 2019/09/03 : 個装箱のLABEL削除及び印刷変更

親品目 : Y00517200A PKG SECT, GB10 MATERIAL (1)		1	Thy (4) (4) 199	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
1- 1 M03230900B & CORR CDBD CS, INR GB10 G	1. 000	+ M03230900C	1.000	+
親品目: Y00517305A SEAL SECT, JEX MATERIAL (2) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 2- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	双 GB10 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0050
親品目: Y00517320A SEAL SECT, T/OMATERIAL (3) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION LABEL, MICROSD 4GB G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION +	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0050
親品目: Y00517350A SEAL SECT, EUI MATERIAL (4) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 4- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART + 0050
親品目: Y00586101A SEAL SECT, JPI MATERIAL (5) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION LABEL, MICROSD 4GB G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION +	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0050

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD GB-10

変更番号 : EA5960 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル : TITLE

: 個装箱のLABEL削除及び印刷変更

2019/09/03

親品目 : Y00586120A SEAL SECT, T/MATERIAL (6)	C DP006 G 取付位置		取付位置	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
6- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1.000		+	0050
親品目 : Y00586150A SEAL SECT, EU MATERIAL (7)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
7- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1.000			0050
親品目 : Y00586154A SEAL SECT, CH MATERIAL (8)	I DP006 G 取付位置		取付位置	
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
8- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1.000		+	0050
親品目: Y00586300A PKG SECT, DPO MATERIAL (9)	06 G 取付位置		取付位置	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
9- 1 M03478100B & CORR CDBD CS, INR DP006	1.000	M03478100C CORR CDBD CS, INR DP006 G	1.000	0010 D* 3 5 4
親品目 : Y00586301A PKG SECT, JPN MATERIAL (10)			Th (4.4. PR	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
10- 1 M03478101B & CORR CDBD CS, INR J DP00	1. 000	M03478101C CORR CDBD CS, INR J DP006G	1.000	0010 D* 3 5 4

PAGE: 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD GB-10

2019/09/03

変更番号 : EA5960 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル : TITLE

: 個装箱のLABEL削除及び印刷変更

親品目 : Y00589101A SEAL SECT, JF MATERIAL (11)	N DP008EX G			
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
11- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1. 000	•		0050
親品目 : Y00589120A SEAL SECT, T/ MATERIAL (12)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
12- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1. 000	+	+	0050
親品目: Y00589150A SEAL SECT, EUMATERIAL (13)	取付位置	MC H H (APPERD GHANOD)	取付位置	притать II и и и и и и и и и и и и и и и и и и
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
13- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1.000	T	'	0050
親品目: Y00589154A SEAL SECT, CH MATERIAL (14)		1	取	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
14- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G	1. 000	•		0050
親品目 : Y00589300A PKG SECT, DPC MATERIAL (15)		1	The / I. (A) 100	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
15- 1 M03480700A & CORR CDBD CS, INR 008EX	1. 000	M03480700B CORR CDBD CS, INR 008EX G	1. 000	0010 D* 3 5 4

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: DP-006, DP-008EX, DP-03SD

PRODUCTS GB-10

設変会議日 : DATE 変更番号 E. C. N. № : EA5960 2019/09/03

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : 個装箱のLABEL削除及び印刷変更 TITLE

5

親品目: Y00589301A MATERIAL: (16) PKG SECT, JPN DP008EX G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART D* 3 5 4 16- 1 M03480701B & CORR CDBD CS, INR J 008E 1,000 M03480701C CORR CDBD CS, INR J 008EXG 1.000 0010 親品目: Y00649801A MATERIAL: (17) SEAL SECT, DM DP03SD G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 17- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050 親品目: Y00649804A MATERIAL: (18) SEAL SECT, KOR DP03SD G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 18- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050 親品目 : Y00649820A SEAL SECT, T/C DP03SD G MATERIAL (19) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 19- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050 親品目: Y00649840A MATERIAL: (20) SEAL SECT, AUS DP03SD G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 20- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006 PRODUCTS GB-10 設変会議日 : DATE : DP-006, DP-008EX, DP-03SD 変更番号 E. C. N. № 2019/09/03 : EA5960

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : 個装箱のLABEL削除及び印刷変更 TITLE

親品目: Y00649850A MATERIAL: (21) SEAL SECT, EUR-Y DP03SD G

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART

PAGE:

6

21- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050

親品目 : Y00649854A SEAL SECT, CHI DP03SD G MATERIAL

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 22- 1 M03684700A LABEL, MICROSD 4GB G 0.001 0050

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

S) 2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE